LIGHT EMITTING DIODE

Patent Number:

JP5152609

Publication date:

1993-06-18

Inventor(s):

TADATSU YOSHIAKI: others: 01

Applicant(s):

NICHIA CHEM IND LTD

Requested Patent:

JP5152609

Application Number: JP19910336011 19911125

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L33/00

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To improve the visibility and brightness of a light emitting diode having a light emitting element made of a gallium nitride based compound semiconductor material having its light emitting peaks near 430nm and 370nm. CONSTITUTION:In a light emitting diode comprising a light emitting elect 11 on a stem and a resin mold 4 surrounding it, the light emitting element 11 is made of a gallium nitride based compound semiconductor specified by a general chemical formula GaxAl1-xN (where 0<=x<=1), and further, a fluorescent dye 5 or a fluorescent pigment, which emits a fluorescent light excited by the light emission of the gallium nitride based compound semiconductor, is added additionally in the resin mold 4.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A) (11)特許出願公開番号

特開平5-152609

(43)公開日 平成5年(1993)6月18日

(51) Int.Cl.5

識別配号

庁内盛理番号

FI ·

技術表示箇所

H01L 33/00

N 8934-4M

審査請求 未請求 請求項の数1(全 3 頁)

(21)出願番号

特願平3-336011

平成3年(1991)11月25日

(71)出願人 000226057

日亜化学工業株式会社

徳島県阿南市上中町岡491番地100

(72)発明者 多田津 芳昭

徳島県阿南市上中町岡491番地100 日亜化

学工業株式会社内

中村 修二 (72)発明者

徳島県阿南市上中町岡491番地100 日亜化

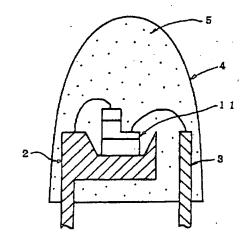
学工業株式会社内

(54) 【発明の名称】 発光ダイオード

(57) 【要約】

[目的] 発光ピークが430nm付近、および370 nm付近にある窒化ガリウム系化合物半導体材料よりな る発光素子を有する発光ダイオードの視感度を良くし、 またその輝度を向上させる。

【構成】 ステム上に発光素子を有し、それを樹脂モー ルドで包囲してなる発光ダイオードにおいて、前配発光 素子が、一般式GarAli-rN(但し0≦X≦1であ る) で表される窒化ガリウム系化合物半導体よりなり、 さらに前記樹脂モールド中に、前記室化ガリウム系化合 物半導体の発光により励起されて蛍光を発する蛍光染 料、または蛍光顔料が添加されてなる発光ダイオード。



【特許欝求の範囲】

ステム上に発光素子を有し、それを樹脂 【請求項1】 モールドで包囲してなる発光ダイオードにおいて、前配 発光素子が、一般式GarAl1-1N(但し0≦X≦1で ある) で表される窒化ガリウム系化合物半導体よりな り、さらに前記樹脂モールド中に、前記室化ガリウム系 化合物半導体の発光により励起されて蛍光を発する蛍光 染料、または蛍光顔料が添加されてなることを特徴とす る発光ダイオード。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本考案は発光素子を樹脂モールド で包囲してなる発光ダイオード(以下LEDという)に 係り、特に一種類の発光素子で多種類の発光ができ、さ らに高輝度な波長変換発光ダイオードに関する。

[0002]

【従来の技術】一般に、LEDは図1に示すような構造 を有している。1は1mm角以下に切断された例えばG aAlAs、GaP等よりなる発光素子、2はメタルス テム、3はメタルポスト、4は発光素子を包囲する樹脂 20 モールドである。発光素子1の裏面電極はメタルステム 2に銀ペースト等で接着され電気的に接続されており、 発光素子1の表面電極は他端子であるメタルポスト3か ら伸ばされた金線によりその表面でワイヤボンドされ、 さらに発光素子1は透明な樹脂モールド4でモールドさ れている。

[0003] 通常、樹脂モールド4は、発光素子の発光 を空気中に効率よく放出する目的で、屈折率が高く、か つ透明度の高い樹脂が選択されるが、他に、その発光素 子の発光色を変換する目的で、あるいは色を補正する目 的で、その樹脂モールド4の中に着色剤として無機顔 料、または有機顔料が混入される場合がある。例えば、 GaPの半導体材料を有する緑色発光素子の樹脂モール ド中に、赤色顔料を添加すれば発光色は白色とすること ができる。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来、 樹脂モールドに着色剤を添加して波長を変換するという 技術はほとんど実用化されておらず、着色剤により色補 正する技術がわずかに使われているのみである。なぜな 40 ら、樹脂モールドに、波長を変換できるほどの非発光物 質である着色剤を添加すると、LEDそのもの自体の輝 度が大きく低下してしまうからである。

【0005】ところで、現在、LEDとして実用化され ているのは、赤外、赤、黄色、緑色発光のLEDであ り、青色または紫外のLEDは未だ実用化されていな い。育色、紫外発光の発光素子はII-VI族のZnSe、I V-IV族のSiC、III-V族のGaN等の半導体材料を用 いて研究が進められ、最近、その中でも一般式がGar A 1_{1-1} N (但しXは 0 \leq X \leq 1 である。)で表される窒 50 れを発光案子の材料として使用した場合、その発光素子

化ガリウム系化合物半導体が、常温で、比較的優れた発 光を示すことが発表され注目されている。また、窒化ガ リウム系化合物半導体を用いて、初めてpn接合を実現 したLEDが発表されている(応用物理、60巻、2 号, p163~p166, 1991)。それによるとp n接合の窒化ガリウム系化合物半導体を有するLEDの 発光波長は、主として430nm付近にあり、さらに3 70 nm付近の紫外域にも発光ピークを有している。そ の波長は上記半導体材料の中で最も短い波長である。し かし、そのLEDは発光波長が示すように紫色に近い発 10 光色を有しているため視感度が悪いという欠点がある。

【0006】本発明はこのような事情を鑑みなされたも ので、その目的とするところは、発光ピークが430 n m付近、および370nm付近にある窒化ガリウム系化 合物半導体材料よりなる発光素子を有するLEDの視感 度を良くし、またその輝度を向上させることにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明は、ステム上に発 光素子を有し、それを樹脂モールドで包囲してなる発光 ダイオードにおいて、前記発光素子が、一般式GarA 11-1N (但し0≤X≤1である) で表される窒化ガリウ ム系化合物半導体よりなり、さらに前記樹脂モールド中 に、前記室化ガリウム系化合物半導体の発光により励起 されて蛍光を発する蛍光染料、または蛍光顔料が添加さ れてなることを特徴とするLEDである。

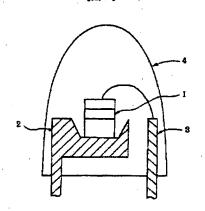
【0008】図2は本発明のLEDの構造を示す一実施 例である。11はサファイア基板の上にGaA1Nがn 型およびp型に積層されてなる脊色発光素子、2および 3は図1と同じくメタルステム、メタルポスト、4は発 光素子を包囲する樹脂モールドである。発光素子11の 裏面はサファイアの絶縁基板であり裏面から電極を取り 出せないため、GaA1N層のn電極をメタルステム2 と電気的に接続するため、GaA1N層をエッチングし て n 型層の表面を露出させてオーミック電極を付け、金 線によって電気的に接続する手法が取られている。また 他の電極は図1と同様にメタルポスト3から伸ばした金 線によりp型層の表面でワイヤボンドされている。 さら に樹脂モールド4には420~440nm付近の波長に よって励起されて480nmに発光ピークを有する波長 を発光する蛍光染料5が添加されている。

[0009]

【発明の効果】蛍光染料、蛍光顔料は、一般に短波長の 光によって励起され、励起波長よりも長波長光を発光す る。逆に長波長の光によって励起されて短波長の光を発 光する蛍光顔料もあるが、それはエネルギー効率が非常 に悪く微弱にしか発光しない。前記したように窒化ガリ ウム系化合物半導体はLEDに使用される半導体材料中 で最も短波長側にその発光ピークを有するものであり、 しかも紫外域にも発光ピークを有している。そのためそ 3

を包囲する樹脂モールドに蛍光染料、蛍光顔料を添加することにより、最も好適にそれら蛍光物質を励起することができる。したがって青色LEDの色補正はいうにおよばず、蛍光染料、蛍光顔料の種類によって数々の液長の光を変換することができる。さらに、短波長の光を長波長に変え、エネルギー効率がよい為、添加する蛍光染料、蛍光顔料が微量で済み、輝度の低下の点からも非常に好都合である。

[図1]



【図面の簡単な説明】

【図1】 従来の一LEDの構造を示す模式断面図。

【図2】 本発明のLEDの一実施例の構造を示す模式 断面図。

【符号の説明】

11・・・発光素子

2・・・メタルステム

3・・・メタルポスト

4・・・樹脂モールド

5・・・蛍光染料。

[図2]

